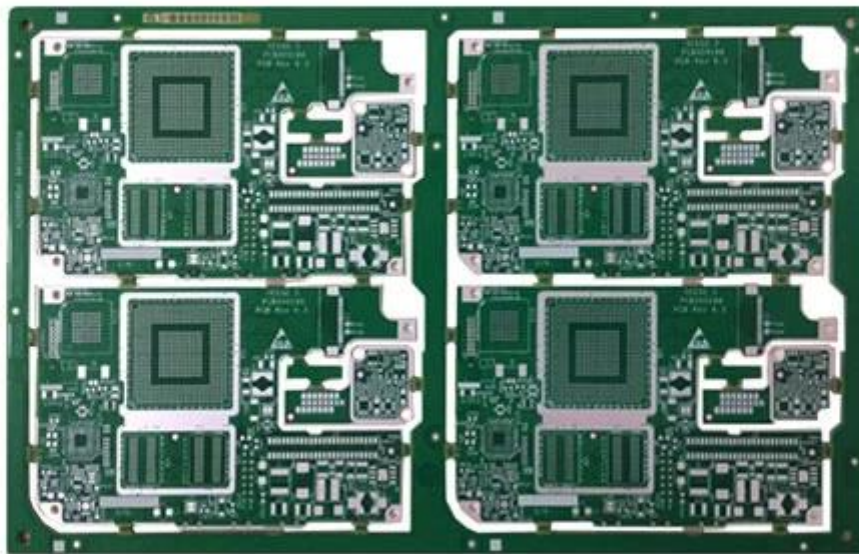


KUPFERPLATTENLÖCHER MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. LÖCHER KÖNNEN NICHT ANGESCHLOSSEN WERDEN

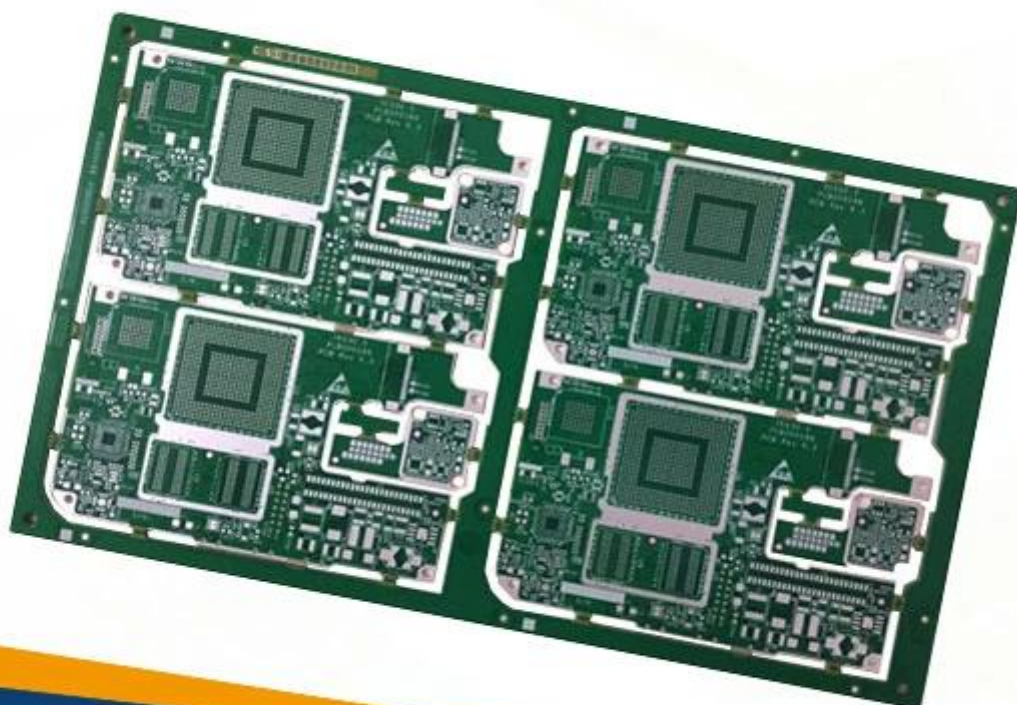
Spezielle anforderung: ENIG, impedanz: Tol: +/- 7%, press fit loch

Mit farblosem transparentem Luftpolsterfolie, 25 PCS / Beutel, Trockenmittel in die Flanke einlegen, Feuchtigkeitsanzeige auf die Oberseite legen

Schichtstruktur



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

